

## 本庁舎等整備にかかる執務フロアヒアリングの実施について

本庁舎等整備については、今年度より実施設計に着手し、施工のために必要な詳細設計や各種法令に基づく手続きを行なう段階となっており、9月には概算事業費等の財政計画などを含む検討状況をまとめ、区議会に報告する予定としています。

新庁舎の執務レイアウトについては、昨年度実施したヒアリング結果や職員ワークショップ等を踏まえ、各課の配置や各課に関連する特有諸室の規模、配置を決定し、詳細レイアウト図（たたき台）をまとめたところです。

つきましては、什器等の概算経費を算出するとともに、ヒアリング結果を踏まえて什器や機器等を詳細レイアウトに反映していくため、下記のとおり、新庁舎の執務フロアごとにヒアリングを実施しますので、ご協力をよろしくお願い致します。

## 記

## 1 今回の執務フロアヒアリングでの確認事項

- (1) 執務エリア（執務サポートエリア含む）や待合空間の什器等のイメージ及び配置
- (2) 各課に関連する特有諸室の什器等のイメージ及び配置
- (3) 執務エリアに配置する機器等

## 2 ヒアリング実施日

令和元年7月24日（水）～8月9日（金）のうち2時間程度

## 3 ヒアリング会場

庁舎整備担当課横会議室（世田谷区民会館2階）

## 4 ヒアリング対象

各課庶務担当係長

## 5 取りまとめ担当課【別紙1】

昨年度から引き続き、別紙1に記載の課を取りまとめ担当課として決定しました。各課との事前調整等をお願いいたします。

## 6 ヒアリング実施希望日程の調整

ヒアリング実施日のうち、ヒアリンググループ内の各課庶務担当係長が出席できる日時を調整いただき、庁舎整備担当部の庁内共用フォルダに保存してある書式に、日程をご入力ください。整備推進委員会後、取りまとめ担当課へご案内のメールをします。

取りまとめ期限：令和元年7月8日（月）

## 7 意見等の事前集約

### (1) 詳細レイアウト図（たたき台）の配布【別紙2】

これまで実施してきた執務環境等調査や執務フロアヒアリング等の結果を踏まえた、執務エリアや待合空間、特有諸室等に什器等を反映した詳細レイアウト図（たたき台）を各グループの取りまとめ担当課へデータを送りますので、グループ内の各課へ配付をお願いします。

### (2) 意見の集約【別紙3】

意見用紙を参考にヒアリングを実施しますので、事前にグループ内での意見交換をお願いします。

意見用紙については、取りまとめ担当課でご記入いただき、事務局までお送りください。

**取りまとめ期限：令和元年7月12日（金）**

### (3) 各課所有の機器等調査票【別紙4】

今後、各課で所有している端末等の機器をレイアウト図面に反映するため、調査票に記載の各課の既存平面図を参考に、寸法等について、調査票にご回答ください。

調査票については、各部内で取りまとめたものをフロア取りまとめ課に提出するようお願いします。

回答いただいた内容については、ヒアリング時に確認させていただく場合があります。

**取りまとめ期限：令和元年7月12日（金）**

## 8 今後のスケジュール

- 6月28日～ ヒアリング実施希望日程の調整（7月8日まで）  
ヒアリング実施日程及び詳細レイアウト図（たたき台）周知
- 7月12日 ヒアリング実施日程の周知  
機器等調査票、実施レイアウト図（たたき台）の確認及び  
意見等の集約期限
- 24日～ ヒアリング開始（8月9日まで）
- 11月以降 実施レイアウト図（案）のヒアリング（予定）

### 【参考】執務フロアヒアリング 実施スケジュール

- 2019年1月～2月： 第1回執務フロアヒアリング（昨年度実施）
- 2019年7月～8月： 第2回執務フロアヒアリング（今回実施）
- 2019年11月以降： 第3回執務フロアヒアリング（予定）
- 2020年 3月頃： 実施レイアウト図確定

## 9 事務局

庁舎整備担当部庁舎整備担当課

執務フロアヒアリング実施事業者（株式会社イトーキ）